

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION REC'D

EC'D 0 9 JUL 2004

WIPO

PCT

### COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le

N 3 JUIN 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

**Martine PLANCHE** 

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

INDUSTRIELLE



#### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Réservé à

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

|  | LINPI  |   |  |
|--|--|---|--|
| l 1  | ES<br>AVRIL 2003   |   | NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE  |
| <sub>u</sub> 38 IN   | IPI GRENOBLE   |   | Cabinet Michel de Beaumont   |
| D'ENREGISTRE   | MENT 0304675   | 5   | 1 rue Champollion  |
| TIONAL ATTRIB  | BUÉ PAR L'INPI   | •   | 38000 GRENOBLE   |
| TE DE DÉPÔT A  | ATTRIBUÉE 9 4  | AVR. 2003   | 30000 GRENOBEE   |
| R L'INPI   |  |   |  |
| s références p<br>cuitatif) B6005  | pour ce dossier  |   |  |
|  |  | ☐ N° attribué par l'INPI à  | à la télécopie   |
|  | DE LA DEMANDE  | Cochez l'une des 4 cas  | ses suivantes  |
| Demande de E   | Brevet   | X   |  |
| Demande de (   | certificat d'utilité   |   |  |
| Demande divi   |  |   | mata t 1   |
| Delifatine diat  | Demande de brevet  | initiale N°   | Date / / Date / /  |
|  | ou demande de certificat d'utilité   |   |  |
| Transformatic  | on d'une demande de  |   | _  |
| brevet europs  | هم بينيا ما در ايا ايا ايا ايا ايا ايا ايا ايا ايا اي  | infiale N°  | Date / /   |
| • •  | PROCÉDÉ D  | E FABRICATION DE GRA  | NULES SEMICONDUCTEURS  |
| DÉCLAF   | PROCÉDÉ D<br>RATION DE PRIORITÉ<br>UÊTE DU BÉNÉFICE DE   | Pays ou organisation  Date  | NULES SEMICONDUCTEURS  N°  |
| DÉCLAR<br>OU REQU<br>LA DATE<br>DEMANI   | PROCÉDÉ DI<br>RATION DE PRIORITÉ<br>LUÊTE DU BÉNÉFICE DE<br>E DE DÉPÔT D'UNE<br>DE ANTÉRIEURE  | E FABRICATION DE GRA  |  |
| DÉCLAF<br>OU REQU<br>LA DATE   | PROCÉDÉ DI<br>RATION DE PRIORITÉ<br>LUÊTE DU BÉNÉFICE DE<br>E DE DÉPÔT D'UNE<br>DE ANTÉRIEURE  | Pays ou organisation  Date Pays ou organisation  Date / /  Pays ou organisation  Date / /  S'il y a d'autre   | N°  N°  N°  es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"   |
| DÉCLAF<br>OU REQU<br>LA DATE<br>DEMAND<br>FRANÇA   | PROCÉDÉ DI<br>RATION DE PRIORITÉ<br>LUÊTE DU BÉNÉFICE DE<br>LE DE DÉPÔT D'UNE<br>DE ANTÉRIEURE<br>AISE   | Pays ou organisation  Date Pays ou organisation  Date / /  Pays ou organisation  Date / /  S'il y a d'autre  S'il y a d'autre   | N°  N°  es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"                                  |
| DÉCLAR OU REQUE LA DATE DEMANI FRANÇA  DEMAN   | PROCÉDÉ DI<br>RATION DE PRIORITÉ<br>LUÊTE DU BÉNÉFICE DE<br>LE DE DÉPÔT D'UNE<br>DE ANTÉRIEURE<br>AISE   | Pays ou organisation  Date Pays ou organisation  Date / /  Pays ou organisation  Date / /  S'il y a d'autre  S'il y a d'autre   | N°  N°  N°  es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"   |
| DÉCLAFOU REQUELA DATE DEMANIS FRANÇA DEMANIS PRÉNOMS   | PROCÉDÉ DI RATION DE PRIORITÉ LUÊTE DU BÉNÉFICE DE E DE DÉPÔT D'UNE DE ANTÉRIEURE AISE  NDEUR Enomination sociale  | Pays ou organisation  Date Pays ou organisation Date / /  Pays ou organisation Date / /  S'il y a d'autre  CENTRE NATION  | N°  N°  es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
| DÉCLAFOU REQUELA DATE DEMANIE FRANÇA  DEMANIE FRANÇA  Nom ou dé  Prénoms Forme juris                           | PROCÉDÉ DI RATION DE PRIORITÉ LUÊTE DU BÉNÉFICE DE E DE DÉPÔT D'UNE DE ANTÉRIEURE AISE  MDEUR Enomination sociale  dique                                 | Pays ou organisation  Date Pays ou organisation  Date / /  Pays ou organisation  Date / /  S'il y a d'autre  S'il y a d'autre   | N°  N°  es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
| DÉCLAFOU REQUE LA DATE DEMANDE FRANÇA  DEMANDE FRANÇA  Nom ou dé  Prénoms Forme juric N° SIREN                 | PROCÉDÉ DE RATION DE PRIORITÉ LUÊTE DU BÉNÉFICE DE E DE DÉPÔT D'UNE DE ANTÉRIEURE AISE  NDEUR Enomination sociale  dique                                 | Pays ou organisation  Date Pays ou organisation Date / /  Pays ou organisation Date / /  S'il y a d'autre  CENTRE NATION  | N°  N°  es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
| DÉCLAFOU REQUE LA DATE DEMANIE FRANÇA  DEMANIE FRANÇA  Nom ou dé  Prénoms Forme juric N° SIREN  Code APE       | PROCÉDÉ DE RATION DE PRIORITÉ LUÊTE DU BÉNÉFICE DE E DE DÉPÔT D'UNE DE ANTÉRIEURE AISE  MDEUR Enomination sociale  dique                                 | Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date / / Pays ou organisation Date / / S'il y a d'autre CENTRE NATION Etablissement Public   | N°  N°  es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
| DÉCLAFOU REQUE LA DATE DEMANDE FRANÇA  DEMANDE FRANÇA  Nom ou dé  Prénoms Forme juric N° SIREN                 | PROCÉDÉ DE RATION DE PRIORITÉ UÊTE DU BÉNÉFICE DE E DE DÉPÔT D'UNE DE ANTÉRIEURE AISE  NDEUR Enomination sociale  dique  E-NAF Rue                       | Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date / / Pays ou organisation Date / / S'il y a d'autr CENTRE NATION  Etablissement Public  3, Rue Michel Ang                        | N°  N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite" es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite" AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE    |
| DÉCLAFOU REQUE LA DATE DEMANIE FRANÇA  DEMANIE FRANÇA  Nom ou dé  Prénoms Forme juric N° SIREN  Code APE       | PROCÉDÉ DE RATION DE PRIORITÉ LUÊTE DU BÉNÉFICE DE E DE DÉPÔT D'UNE DE ANTÉRIEURE AISE  MDEUR Enomination sociale  dique                                 | Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date / / Pays ou organisation Date / / S'il y a d'autre S'il y a d'autre CENTRE NATION Etablissement Public  3, Rue Michel And 75794 | N°  N°  es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"  AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
| DÉCLAFOU REQUE LA DATE DEMANIE FRANÇA  DEMANIE FRANÇA  Nom ou dé  Prénoms Forme juric N° SIREN  Code APE       | PROCÉDÉ DE RATION DE PRIORITÉ UÊTE DU BÉNÉFICE DE E DE DÉPÔT D'UNE DE ANTÉRIEURE AISE  NDEUR Enomination sociale  dique  E-NAF Rue                       | Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date / / Pays ou organisation Date / / S'il y a d'autr CENTRE NATION  Etablissement Public  3, Rue Michel And 75794 FRANCE           | N°  N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite" es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite" AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE    |
| DÉCLAR OU REQUILA DATE DEMANI FRANÇA  DEMANI FRANÇA  Nom ou dé  Prénoms Forme juric N° SIREN  Code APE ADRESSE | PROCÉDÉ DE RATION DE PRIORITÉ UÊTE DU BÉNÉFICE DE E DE DÉPÔT D'UNE DE ANTÉRIEURE AISE  NDEUR Enomination sociale  dique  E-NAF Rue                       | Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date / / Pays ou organisation Date / / S'il y a d'autre S'il y a d'autre CENTRE NATION Etablissement Public  3, Rue Michel And 75794 | N°  N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite" es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite" AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE    |
| DÉCLAFOU REQUES LA DATE DEMANDEMANDEMANDEMANDEMANDEMANDEMANDEMAN   | PROCÉDÉ DE RATION DE PRIORITÉ LUÊTE DU BÉNÉFICE DE E DE DÉPÔT D'UNE DE ANTÉRIEURE AISE  NDEUR Enomination sociale  dique  E-NAF Rue Code postal et ville | Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date / / Pays ou organisation Date / / S'il y a d'autr CENTRE NATION  Etablissement Public  3, Rue Michel And 75794 FRANCE           | N°  N° es priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite" es demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite" AL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE    |



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 94 86 54

## BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

#### REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2



|   | Réservé à<br>L'INPI                      |   | Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire |  |                 |             |                                |                                       |                                       |
|---|--|---|---|--|-----------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | ENT 03/04675<br>LE PAR L'INPI<br>TRIBUÉE | copie   | Coche   | attribué par l'INF<br>ez l'une des 4 d |                 |             | 1 rue Cl<br>38000 G            |                                       | SSÉE                                  |
| Demande de Bro                                  | evet                                     |   | X   |  | ·               |             |                                |                                       |                                       |
| Demande de cer<br>Demande divisio               | nnaire<br>Den                            | nande de brevet initiale<br>pertificat d'utilité initiale | N°<br>N°  | <u>.</u>                               |                 |             | Date<br>Date                   | <br>                                  |                                       |
| Transformation of brevet européen               | 'une demande de                          | ande de brevet intiale                                    | N°  | ,                                      |                 |             | Date                           |                                       |                                       |
| <b>Ø</b> DÉCLARAT                               |  | É   | RICAT   | ·                                      | ANULE           | S SE        | MICONDUCTEUR                   | RS .                                  | •                                     |
|   | E DÉPÔT D'UNE<br>ANTÉRIEURE              |   | Pays ou   | organisation                           |                 |             | N°                             |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| FRANÇAISE                                       |  |   |   | organisation                           | es priorité     | s, coc      | N°<br>chez la case et utilisez | l'imprimé "Su                         | īte"                                  |
| DEMANDEL  | JR                                       |   | X   | S'il y a d'autre                       | es deman        | deurs       | , cochez la case et util       | isez l'imprimé                        | "Suite"                               |
|   |  | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE              |   |  |                 |             |                                |                                       |                                       |
| Prénoms Forme juridique  N° SIREN  Code APE-NAF |  | Etablissement Public                                      |   |  |                 |             |                                |                                       |                                       |
| ADRESSE Ru                                      | e  |   | 3 Dua   | Michel Ang                             |                 | <del></del> |                                | ·                                     |                                       |
| <b> </b> -                                      | de postal et ville                       |   | 75794   |  |                 | CED         | EV 16                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |
| Deve  |  | 75794   PARIS CEDEX 16<br>FRANCE                          |   |  |                 |             |                                |                                       |                                       |
| Malianalité                                     |  | Française   |   |  |                 |             | <del></del>                    |                                       |                                       |
| N° de téléphone (facu                           |  |   |   |  |                 |             |                                |                                       |                                       |
| N° de télécopie (facult                         |  |   |   |  |                 |             |                                |                                       |                                       |
| Adresse électronique                            | tacultatif)                              |   | <del></del>   |  | شور بنخورت السب |             |                                |                                       |                                       |



#### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

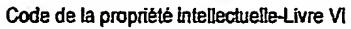
REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

| R   | éservé à<br>L'INPI                        |  | <del></del> 1                                       | •                                     |  |
|---|---|--|---|---------------------------------------|--|
| REMISE DES PIÈCES  DATE  38 INPI GR LIEU  N° D'ENREGISTREMENT  NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'IN | ENOBLE<br>0304675                         |  |   |                                       |  |
| Vos références pour ce (facultatif) B6005   | dossier:                                  | ,  |   | •                                     |  |
| <b>MANDATAIRE</b>   |   |  |   |                                       |  |
| Nom   |   |  |   |                                       |  |
| Prénom  |   |  |   |                                       |  |
| Cabinet ou Société  |   | Cabinet Mich   | el de Beaumont                                      |                                       |  |
| N° de pouvoir permanent e<br>de lien contractuel  | Vou                                       |  |   |                                       |  |
| ADRESSE   | Rue                                       | 1 Rue Cham   | polilon .   |                                       |  |
|   | Code postal et ville                      | 38000  | GRENOBLE  |                                       |  |
| N° de téléphone (facultatif)  | ·   | 04.76.51.84.   | 51  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
| N° de télécopie (facultatif)  |   | 04.76.44.62.   | 54  |                                       |  |
| Adresse électronique (facu  | ttatif)                                   | cab.beaumo   | nt@wanadoo.fr                                       |                                       |  |
| 7 INVENTEUR (S)   | ,   |  | •   |                                       |  |
| Les inventeurs sont les de  | nandeurs                                  |  | s ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) sé |                                       |  |
| RAPPORT DE REC  | HERCHE                                    |  | Uniquement pour une demande de brevet (y compr      | ris division et transformation)       |  |
|   | Établissement immédia                     |  | •   |                                       |  |
| Paiement échelonné de la  |   | Paiement en tu Oul X Non   | ols versements, uniquement pour les personnes p     | hysiques                              |  |
| © RÉDUCTION DU T<br>REDEVANCES  |   | Uniquement pour les personnes physiques  Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)  Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence): |   |                                       |  |
|   | nprimé "Suite", indiquez<br>pages jointes |  |   |                                       |  |
| OU DU MANDATA (Nom et qualité du Michel de Beaumo Mandataire n° 92-                       | IRE<br>signataire)<br>ont                 | M  |   | VISA DE LA PREFECTURE<br>OU DE L'INPI |  |

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



#### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

|  | Réservé à<br>L'INPI              |                 |  |   |                                       |  |  |
|--|----------------------------------|-----------------|--|---|---------------------------------------|--|--|
| REMISE DES PIÈCES                            |                                  |                 |  |   |                                       |  |  |
| DATE 14.04.2003                              |                                  |                 |  |   |                                       |  |  |
| rien   |                                  |                 |  |   |                                       |  |  |
| N° D'ENREGISTREMENT                          | 03/04675                         |                 |  |   |                                       |  |  |
| NATIONAL ATTRIBUÉ PAI                        | R L'INPI                         |                 |  |   |                                       |  |  |
| Vos références pour (facultatii) B6005       | ce dossier :                     |                 |  |   |                                       |  |  |
| 6 MANDATAIRE                                 |                                  |                 |  |   |                                       |  |  |
| Nom  |                                  |                 |  |   |                                       |  |  |
| Prénom                                       |                                  |                 |  |   |                                       |  |  |
| Cabinet ou Société                           |                                  |                 | Cabinet Mich   | hel de Beaumont                                     | •                                     |  |  |
| N° de pouvoir permane<br>de lien contractuel | ent et/ou                        |                 |  | •   |                                       |  |  |
| ADRESSE                                      | Rue                              |                 | 1 Rue Cham   | pollion   |                                       |  |  |
|  | Code posta                       | l et ville      | 38000  | GRENOBLE  |                                       |  |  |
| N° de téléphone (facul                       | tatif)                           |                 | 04.76.51.84.   | .51   | · ·                                   |  |  |
| N° de télécopie (faculta                     | etif)                            | ····            | 04.76.44.62.54   |   |                                       |  |  |
| Adresse électronique (                       | facultatif)                      |                 | cab.beaumo   | nt@wanadoo.fr                                       | ;                                     |  |  |
| 20 INVENTEUR (S)                             |                                  |                 |  |   |                                       |  |  |
| Les inventeurs sont les                      | demandeurs                       |                 | Oui X Non Dan  | ns ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) s | séparée                               |  |  |
| TAPPORT DE R                                 | ECHERCHE                         |                 |  | Uniquement pour une demande de brevet (y com        |                                       |  |  |
|  |                                  | sement immédiat |  |   | •                                     |  |  |
| Paiement échelonné de                        |                                  |                 |  | ois versements, uniquement pour les personnes       | physiques                             |  |  |
| © RÉDUCTION DU TAUX DES<br>REDEVANCES        |                                  |                 | Uniquement pour les personnes physiques  Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)  Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence): |   |                                       |  |  |
| Si vous avez utilisé l<br>le nombre          | 'Imprimé "Suit<br>de pages joint |                 |  | -   |                                       |  |  |
|  |                                  |                 |  |   |                                       |  |  |
| OU DU MANDAT (Nom et qualité d               | AIRE                             |                 |  |   | VISA DE LA PREFECTURE<br>OU DE L'INPI |  |  |
| Michel de Beaun                              |                                  | -               |  |   |                                       |  |  |
| Mandataire n° 92                             |                                  |                 | . //   |   | •                                     |  |  |
|  |                                  | / /             |  |   |                                       |  |  |

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



## BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D' UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle-Livre VI

N° 55 -1328

is, rue de Saint Pétersbourg 30 Paris Cedex 08

:phone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 94 86 54

Réservé à L'INPI REQUÊTE EN DÉLIVRANCE Page suite n° 1/1

| EMISE DES PIÈCE   | ES .  |  |   |  |
|-------------------|---|--|---|--|
| ATE 14.04.2003    |   |  |   |  |
| IEU               |   |  |   |  |
| O'ENREGISTRE      | MENT 03/04675   |  |   | nam naim                                     |
| NATIONAL ATTRIBL  |   |  | Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'e | HIGE HOILE                                   |
| os références     | pour ce dossier (facultatif) B6005  |  |   |  |
| OU REQUÊT         | ATION DE PRIORITÉ<br>LE DU BÉNÉFICE DE<br>E DÉPÔT D'UNE<br>ANTÉRIEURE FRANÇAISE | Pays ou organisation  Date / / Pays ou organisation  Date / / Pays ou organisation | N°<br>N°                                    | •  |
|                   |   | Date / /   | N°  |  |
| <b>5</b> DEMANDEU | JR  | UNIVERSITE DE POITIERS   |   |  |
|                   | nination sociale  |  |   |  |
| Prénoms           |   |  |   |  |
| Forme juridiqu    | le  | Etablissement Public   |   | <u>.                                    </u> |
| N° SIREN          |   |  |   |  |
| Code APE-NA       | AF :  |  |   |  |
| . ADRESSE         | Rue   | 15, Rue de l'Hôtel Die   | •   |  |
|                   | Code postal et ville  | 86034  | POITIERS CEDEX                              |  |
| Pays              |   | FRANCE   |   |  |
| Nationalité       |   | Française  | •   | ,•;•   |
| N° de télépho     | one (facultatif)  |  |   |  |
| N° de télécop     |   |  |   |  |
|                   | tronique (facultatif)   |  |   |  |
| S DEMANDE         |   |  |   |  |
|                   | omination sociale   |  |   |  |
| Prènoms           |   |  |   |  |
| Forme juridi      | ique  |  |   |  |
| N° SIREN          |   |  |   |  |
| Code APE-         | NAF   |  |   |  |
| ADRESSE           | Rue   |  |   |  |
|                   | Code postal et ville  |  | <u></u>                                     |  |
| · Pays            |   |  |   |  |
| Nationalité       |   |  |   |  |
|                   | none (facultatii)   |  |   |  |
|                   | ppie (facultalif)   |  |   |  |
|                   | ctronique <i>(facultatif)</i><br>TURE DU DEMANDEUR OU DU MA                     | ANDATAIRE  | •   | VISA DE LA PREFECTURE<br>OU DE L'INPI        |
| Michel o          | t qualité du signataire)<br>de Beaumont<br>aire n° 92-1016                      | 7/1/   |   |  |

#### PROCÉDÉ DE FABRICATION DE GRANULES SEMICONDUCTEURS

La présente invention concerne le domaine des matériaux semiconducteurs, et en particulier mais non exclusivement les granules semiconducteurs utilisables pour alimenter un bain fondu destiné à la réalisation de lingots de matériau semiconducteur, comme le silicium.

5

De façon classique, les lingots de silicium mono ou polycristallin sont obtenus par croissance ou étirement à partir de bains de silicium fondu. Ces bains sont alimentés par des granules ou des morceaux de silicium de taille supérieure à 1 mm.

En effet, si l'on alimente un bain de silicium avec des particules plus petites, ces particules s'incorporent très difficilement au bain fondu, ce qui nuit à la bonne marche du processus.

Un procédé classique de fabrication de granules est le suivant. Dans un réacteur de dépôt chimique en phase vapeur (CVD), du gaz silane SiH4 ou trichlorosilane SiHCl3 est cracké, c'est-à-dire chauffé de façon à ce que sa molécule soit cassée. Du silicium solide est alors libéré et se dépose sous forme de poudres. Au début du processus, les poudres obtenues sont très fines, typiquement de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Pour faire grossir les grains de ces poudres, on doit mettre en oeuvre des conditions particulières qui entraînent une

complexification du procédé et des équipements. On utilise par exemple des machines de dépôt à lit fluidisé qui permettent le grossissement des grains de poudres jusqu'à un à deux millimètres.

Le procédé décrit ci-dessus est long et consomme beaucoup d'énergie. Le prix de revient des granules est élevé. En outre, ce procédé de fabrication laisse des résidus sous la forme de poudres très fines, nettement inférieures au millimètre, inexploitées à l'heure actuelle.

5

10

15

20

30

Un objet de la présente invention est de prévoir un procédé pour fabriquer des granules propres à alimenter un bain de fabrication de lingots de matériaux semiconducteurs, qui soit rapide, peu cher et consomme peu d'énergie.

Pour atteindre cet objet ainsi que d'autres, la présente invention prévoit un procédé de fabrication de granules semiconducteurs destinés à alimenter un bain fondu de fabrication de matériaux semiconducteurs. Le procédé comporte une étape de frittage et/ou de fusion de poudres semiconductrices.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, les granules ont une taille supérieure à 1 mm.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, les poudres comprennent des poudres de taille nanométrique et/ou micrométrique.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, 25 le procédé comporte une étape de compaction suivie d'une étape de traitement thermique.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la pression est comprise entre 10 MPa et 1 GPa et la température est supérieure à 800°C.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le procédé comporte une étape de compression à chaud.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, lors de l'étape de compression à chaud, la pression est inférieure à 100 MPa et la température est supérieure à 800°C.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le procédé comporte une étape consistant à placer les poudres dans un moule.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, les poudres sont des poudres semiconductrices dopées.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le procédé comporte une étape de recuit ou de dopage des granules.

Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

les figures 1A à 1F illustrent la fabrication de 15 granules selon la présente invention ;

les figures 2A et 2B illustrent un mode de réalisation d'un procédé selon la présente invention ;

la figure 3 représente un granule obtenu selon la présente invention ; et

la figure 4 illustre un autre mode de réalisation du procédé selon la présente invention.

Pour fabriquer des granules peu chers, en peu de temps et en consommant peu d'énergie, l'inventeur a eu l'idée de fritter ou de fondre des poudres semiconductrices.

Les poudres utilisées sont par exemple les poudres de taille nanométrique (10 à 500 nm) ou micrométriques (10 à 500 µm) issues des réacteurs CVD. On peut aussi utiliser des résidus de sciage de plaquettes de silicium, qui comprennent aussi des poudres de taille nanométrique et micrométrique.

On va maintenant décrire la fabrication des granules selon la présente invention en relation avec les figures 1A à 1F.

La figure 1A représente un support 1 plan de forme parallélépipédique. Le support 1 est destiné à être une pièce de 35 compression et il est réalisé par exemple par une lame de graphite, ou d'une autre céramique. Pour réaliser le support 1, on peut par exemple utiliser du nitrure de silicium Si3N4, du carbure de silicium SiC, du nitrure de bore BN, de l'alumine, de la zircone, de la magnésie etc.

5

10

25

30

Au-dessus du support 1 de la figure 1A, on place un moule 3 représenté à la figure 1B. Le moule 3 est une plaque percée d'ouvertures 5. Les ouvertures 5 représentées en figure 1B ont une section circulaire. Typiquement, l'épaisseur du moule 3 est de l'ordre de un à quelques millimètres, et le diamètre des ouvertures 5 est par exemple compris entre 1 et 5 millimètres.

Ensuite, comme cela est représenté en figure 1C, l'ensemble formé par la superposition du support 1 et du moule 3 est recouvert de poudres de matériau semiconducteur 8. Les poudres semiconductrices 8 sont raclées par un élément racleur 10 dans le sens de la flèche V. L'élément 10 racle les poudres 8 et, après son passage, les ouvertures 5 du moule 3 sont remplies de poudres 12.

On obtient, comme cela est représenté à la figure 1D, un ensemble 13 formé par le support 1 surmonté du moule 3, dont les ouvertures 5 sont remplies de poudres 12.

Au-dessus de l'ensemble 13, on place un plateau 14. Le plateau 14 peut être réalisé dans le même matériau que le support 1. Le plateau 14 présente, sur sa face inférieure représentée en figure 1E, une surface plane 16 de laquelle dépassent des protubérances 18 complémentaires des ouvertures 5 et moins hautes que ces ouvertures sont profondes.

La figure 1F représente le plateau 14 en coupe. Les protubérances 18 sont constituées par des éléments de cylindre de diamètre légèrement inférieur aux ouvertures 5. La position des protubérances 18 est la même que celle des ouvertures 5. Le plateau 14 est placé au-dessus de l'ensemble 13 de la figure 1D, de façon à ce que les protubérances 18 soient au-dessus des ouvertures 5, remplies de poudre de silicium 12.

On va maintenant décrire plusieurs modes de réalisation du procédé selon la présente invention pour fabriquer les granules.

5

10

15

La figure 2A représente en coupe un ensemble 20 constitué par le support 1, le moule 3 comportant les poudres de silicium, et le plateau 14. Une pression P est exercée entre les éléments 1 et 14. La pression P assure un compactage des poudres de silicium 12 contenues dans le moule 3, les protubérances 18 du plateau 14 pénétrant dans les ouvertures 5 du moule 3 et comprimant les poudres. Du fait du compactage, un processus de consolidation commence à se produire. Après compaction, comme cela est illustré en figure 2B, l'ensemble 20 est placé dans un four de recuit 22 où il est soumis à un traitement thermique à une température T. Par souci de simplicité, l'ensemble 20 est représenté de façon simplifiée en figure 2A, les protubérances 18 en particulier n'ayant pas été représentées. Un frittage a lieu dans le four 22 et les granules obtenus ont une excellente tenue mécanique.

La pression exercée dans l'étape de compression de la figure 2A peut varier dans une grande plage de valeurs, par exemple allant de 100 bars (10 mégapascals) à 10 000 bars (1 gigapascal). La température utilisée lors du traitement thermique de la figure 2B peut également varier dans une grande plage de valeurs. Par exemple, elle peut être de l'ordre de 1000°C.

De façon générale, plus la pression lors de l'étape de compression est importante, plus le recuit thermique peut être faible. Les granules ayant subi un traitement thermique à température élevée présentent une tenue mécanique meilleure.

On notera cependant que, la consolidation des poudres commençant à température ambiante, on peut envisager d'obtenir des granules par simple compaction à froid, c'est-à-dire à température ambiante, des poudres. On notera cependant que des granules non recuits sont fragiles et, à moins de les manipuler

avec soin, ils risquent de s'effriter pendant leur transport au bain fondu.

On peut aussi envisager de ne pas compacter les poudres, et de porter l'ensemble 20 dans le four 22 à une température pouvant aller jusqu'à la température de fusion du matériau, 1410°C dans le cas du silicium. Dans ce cas, le plateau supérieur 14 est superflu. A priori, si le support 1 est en graphite, on évitera que le silicium fonde car le granule obtenu peut rester soudé au support 1.

5

10

15

20

25

30

35

La figure 3 représente un granule 24 obtenu par le procédé de la figure 2. Le granule 24 se présente sous la forme d'une pastille cylindrique d'épaisseur e inférieure à l'épaisseur du moule 3 et de diamètre sensiblement égal au diamètre des ouvertures 5 du moule 3. Pour donner un ordre d'idée, l'épaisseur e est de 1 à 3 millimètres et le diamètre Φ de l'ordre de 1 à 5 mm.

granules obtenus par le procédé de la figure 2 présentent une porosité assez importante, en général située entre 20 et 40 %. Il s'agit d'une porosité interconnectée, dite aussi porosité ouverte, c'est-à-dire que des canaux de porosité sont présents dans tout le granule et débouchent sur l'extérieur. Cette caractéristique peut être mise à profit de plusieurs manières, par exemple dans un but de purification ou de dopage.

En effet, si ces granules comportent des impuretés, par exemple du fait d'une pollution des poudres de silicium utilisées, les granules peuvent être soumis à un traitement thermique ultérieur pour faire migrer les impuretés vers l'extérieur des granules par l'intermédiaire des canaux de porosité.

Aussi, on peut faire circuler un gaz dopant lors d'un recuit ultérieur pour doper les granules. Le gaz se répandant de manière uniforme dans la masse du granule du fait de sa porosité interconnectée, un dopage homogène du granule est obtenu dans sa masse. On peut aussi obtenir des granules dopés en réalisant les granules à partir de poudres semiconductrices déjà dopées. On

notera que les granules classiques produits dans les réacteurs CVD ne sont pas dopés et que le fait de pouvoir doper facilement les granules constitue un avantage supplémentaire de la présente invention.

5

10

15

30

La figure 4 représente une variante du procédé pour fabriquer des granules selon la présente invention. L'ensemble 20, représenté là aussi de façon simplifiée et constitué, rappelons le, du support 1, du moule 3 garni de poudres de silicium et du plateau 14, est placé dans une enceinte 26, dans laquelle les poudres de silicium sont soumises à une étape de compaction à chaud. Pour ce faire, une pression P' est exercée entre les éléments 1 et 14, tandis que l'ensemble est soumis à un traitement thermique de température T'. La pression P' peut être exercée pendant toute la durée du traitement thermique ou seulement pendant une partie de ce traitement.

Le procédé de la figure 4 est remarquable en ce que l'obtention des granules est presque immédiate. Par exemple, si l'on exerce la pression P' pendant environ 1 seconde et l'on chauffe à 1200°C pendant environ 1 minute, on obtient rapidement et de manière très économique des granules très solides mécaniquement. Par ailleurs, la pression P' peut être beaucoup plus faible que la pression P du procédé de la figure 2 pour obtenir des granules présentant sensiblement la même résistance mécanique.

Par exemple, une pression P' inférieure à 30 MPa (300 bars)

25 convient parfaitement. La température T' peut être de l'ordre de
grandeur de la température T, par exemple comprise entre 800°C
et la température de fusion du silicium (1410°C).

Les granules obtenus par le procédé de la figure 4 sont de même type que les granules obtenus par le procédé de la figure 2. Cependant, leur porosité est en général plus faible, par exemple 10 % ou moins. Si l'on veut conserver les avantages liés à une porosité élevée des granules, il faudra veiller à ce que celle-ci ne soit pas trop faible.

La taille des granules obtenus n'est pas critique. Il suffit que les granules soient assez gros pour pouvoir alimenter

les bains fondus où sont produits les lingots de silicium. Dans la pratique, il suffit que leur taille soit millimétrique, par exemple de l'ordre de un à quelques millimètres. Si besoin est, des granules de plus grande dimension peuvent être obtenus par simple augmentation de la taille des ouvertures 5 du moule 3.

5

10

15

20

25

35

La forme des granules obtenus n'est pas critique. Bien que l'on ait représenté des granules cylindriques, les granules pourront être en forme de cubes, de parallélépipèdes rectangles ou autre, selon la forme des ouvertures 5 du moule 3. Les granules peuvent être par exemple allongés, en forme de barres, de fils, etc.

Les poudres utilisées peuvent être des poudres nanométriques, par exemple d'un diamètre de l'ordre de 20 nm, des poudres micrométriques, des poudres millimétriques ou un mélange de poudres de diverses granulométries.

L'atmosphère de réaction dans le four 22 ou l'enceinte 26 peut être le vide ou une pression contrôlée d'un gaz inerte ou non, par exemple d'argon, d'azote ou de chlore. On peut aussi utiliser un gaz qui contient une pression de vapeur d'un élément autre que le silicium, par exemple d'un autre semiconducteur, ou d'un dopant du silicium comme le bore, le phosphore ou l'arsenic.

Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art.

En particulier, on notera que les divers éléments décrits en relation avec les figures 1A à 1F ne sont que des exemples seulement et peuvent subir de nombreuses modifications.

Par exemple, le plateau 14 peut ne pas présenter de 30 protubérances 18 si le matériau formant le moule 3 est assez souple et/ou déformable pour que les îlots de poudre qu'elle renferme puissent être comprimés de manière adéquate.

On peut aussi se passer du moule 3. Par exemple, des petits tas de poudre peuvent être placés de façon espacée sur un support. Un plateau est placé sur l'ensemble, qui subit le prosupport.

cédé des figures 2 ou 4. Les petits tas de poudre sont écrasés par la compression et, s'ils sont suffisamment éloignés les uns des autres, ils formeront des granules séparés.

On notera aussi qu'il est possible d'utiliser non pas un seul moule 3, mais plusieurs moules 3 superposés et séparés de façon adéquate. Par exemple, on peut faire un empilement constitué d'un support 1, d'un moule 3 rempli de poudres de silicium, d'un plateau 14, suivi d'un autre moule 3 rempli de poudres de silicium, d'un autre plateau 14 etc. pour réaliser de nombreux granules en même temps.

5

10

Les poudres utilisées pour former les granules peuvent être constituées d'un mélange de poudres de granulométries adaptées à une compacité souhaitée. On notera aussi que le procédé selon la présente invention permet de fabriquer des granules en silicium, comme cela a été décrit, mais aussi des granules d'un autre matériau semiconducteur, comme le germanium, ou d'un alliage, comme l'arséniure de gallium ou un alliage de silicium, germanium et carbone.

#### REVENDICATIONS

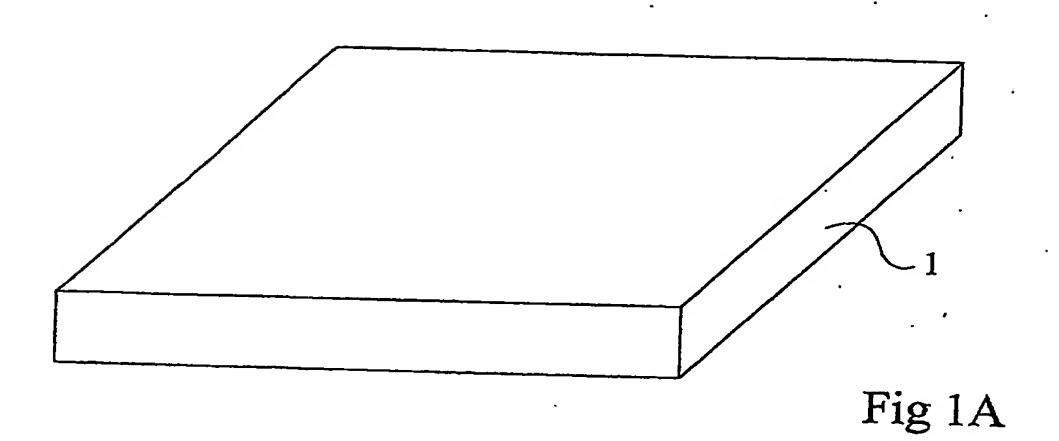
- 1. Procédé de fabrication de granules semiconducteurs destinés à alimenter un bain fondu de fabrication de matériau semiconducteur, caractérisé en ce qu'il comporte une étape de frittage et/ou de fusion de poudres semiconductrices.
- 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les granules ont une taille supérieure à 1 mm.

5

15

20

- 3. Procédé selon l'une des revendications 1 à 2, dans lequel les poudres comprennent des poudres de taille nano-métrique et/ou micrométrique.
- 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, comportant une étape de compaction suivie d'une étape de traitement thermique.
  - 5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel la pression est comprise entre 10 MPa et 1 GPa et la température est supérieure à 800°C.
  - 6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, comportant une étape de compression à chaud.
  - 7. Procédé selon la revendication 6, dans lequel, lors de l'étape de compression à chaud, la pression est inférieure à 100 MPa et la température est supérieure à 800°C.
  - 8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, comportant une étape consistant à placer les poudres dans un moule (3).
- 9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel les poudres sont des poudres semiconductrices dopées.
  - 10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, comportant une étape de recuit ou de dopage des granules.



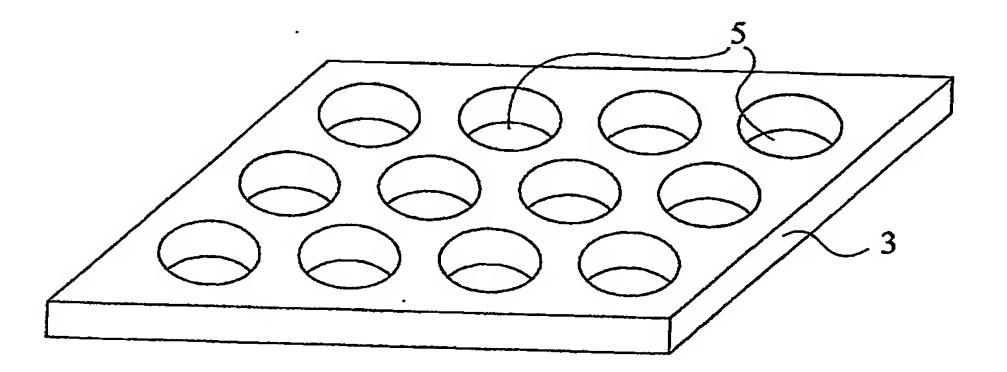
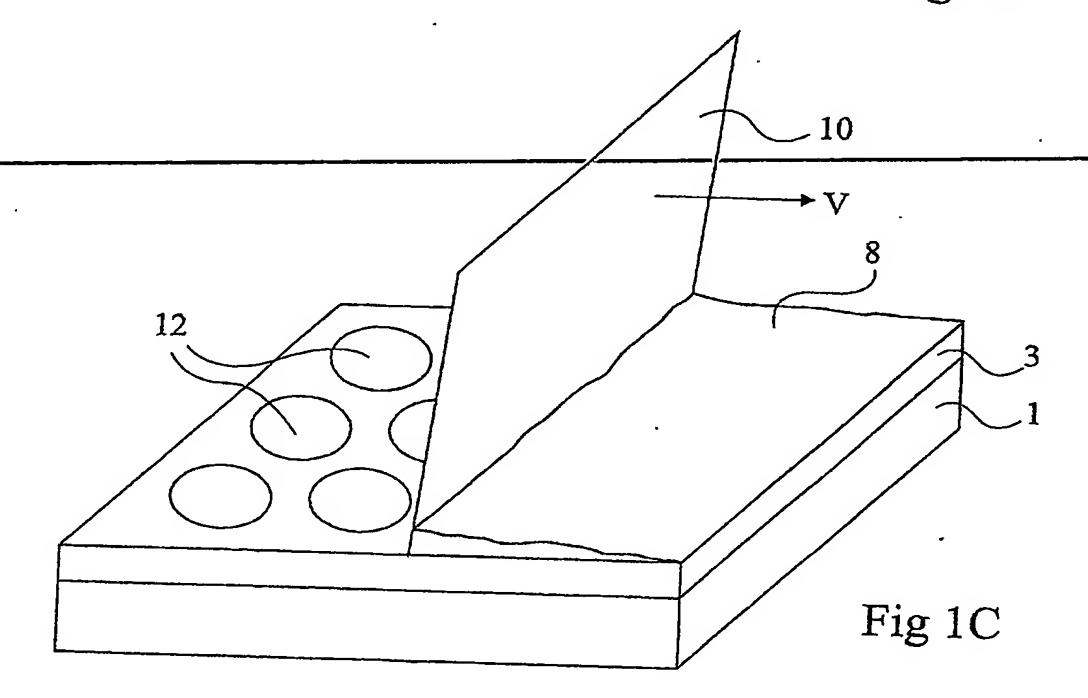
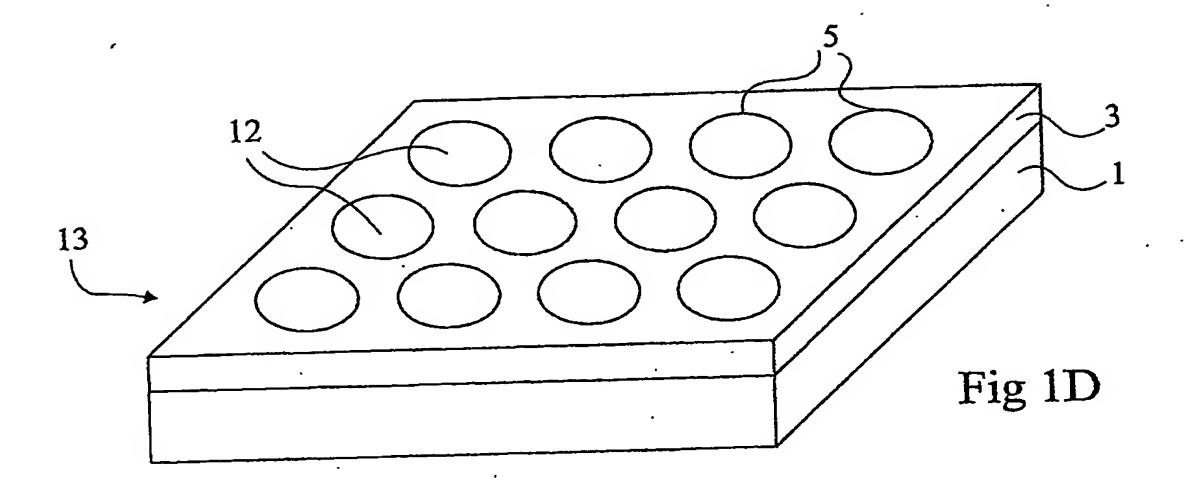


Fig 1B





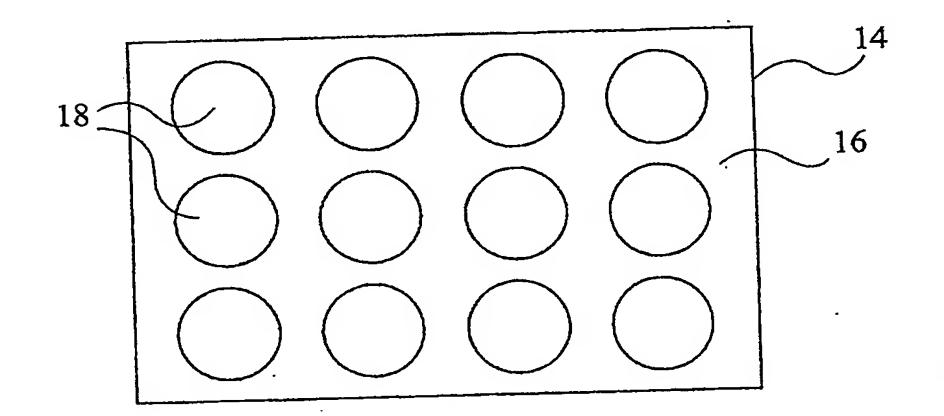


Fig 1E

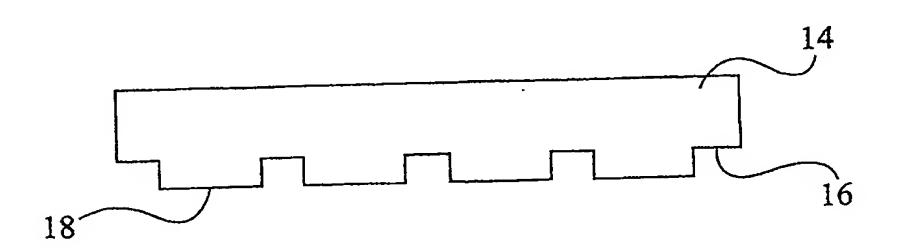


Fig 1F

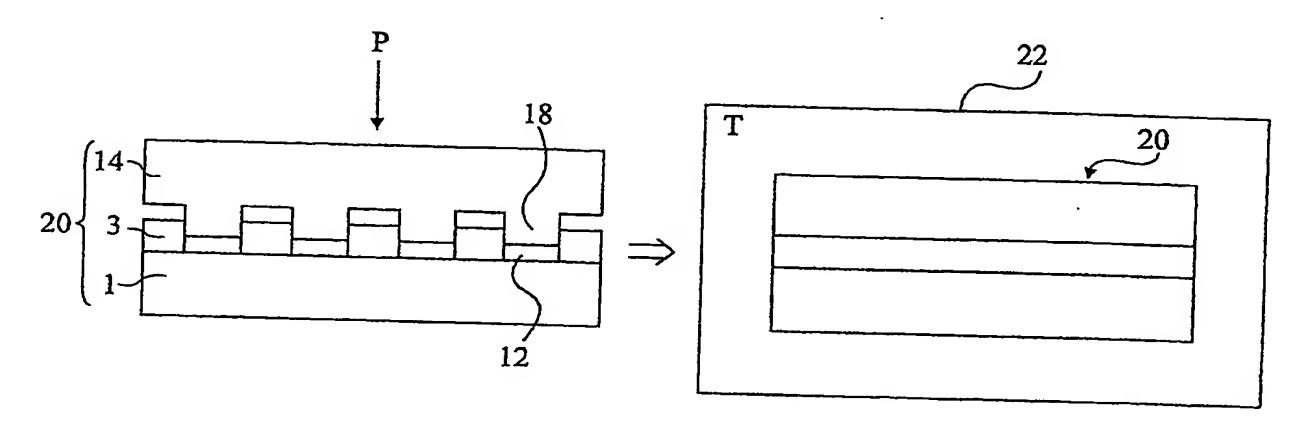
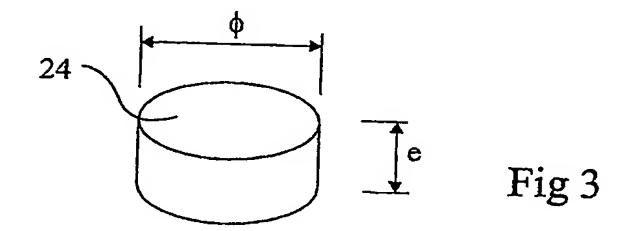


Fig 2A

Fig 2B



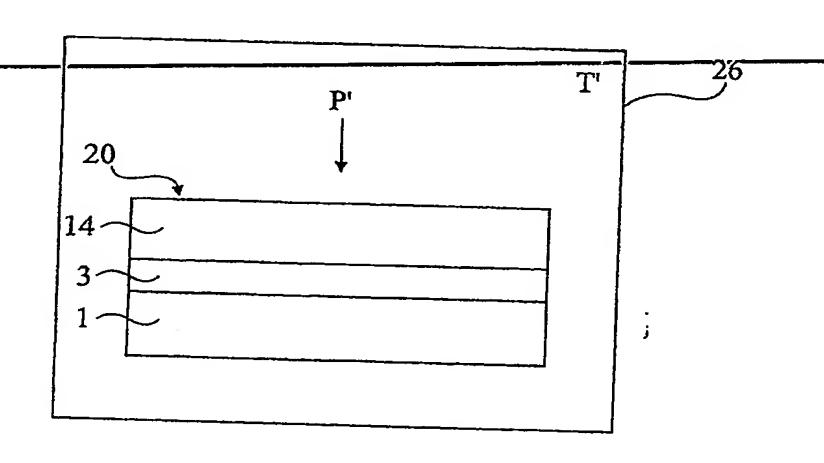


Fig 4

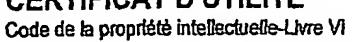
#### reçue le 27/06/03



DÉPARTEMENT DES BREVETS 26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 94 86 54

#### BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITÉ



DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) PAGE N°1/1 (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

|  |                              | 6                     | Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'                         | encre notre     |  |  |  |
|--|------------------------------|-----------------------|--|-----------------|--|--|--|
| Vos références pour ce dossier (facultatif)  |                              | B6005                 |  |                 |  |  |  |
| N° D'ENREGISTREMENT  | NATIONAL .                   | 030467                | -5   |                 |  |  |  |
| TITRE DE L'INVENTION (   | 200 caractères ou espaces ma | ximum)                | •  |                 |  |  |  |
|  |                              |                       |  |                 |  |  |  |
| }  | PROCÉDÉ DE F                 | ABRICATION DE G       | RANULES SEMICONDUCTEURS  |                 |  |  |  |
|  | •                            |                       |  | •               |  |  |  |
| LE(S) DEMANDEUR(S):  |                              |                       |  |                 |  |  |  |
| CENTRE NATIONAL I  | DE LA RECHERCHE              | SCIENTIFIQUE          |  | •               |  |  |  |
| DESIGNE (NT) EN TANT (<br>formulaire identique et n  | • •                          |                       | "Page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeu<br>e total de pages). | rs, utilisez un |  |  |  |
| Prènoms & Nom  |                              | Alain <u>Straboni</u> | ·  |                 |  |  |  |
| ADRESSE  | Rue                          | 6, Rue Marcel Pagnol  |  |                 |  |  |  |
|  | Code postal et ville         | 86180                 | BUXEROLLES, FRANCE   |                 |  |  |  |
| Société d'appartenance (facultation  | f)<br>                       |                       |  |                 |  |  |  |
| Prénoms & Nom  |                              |                       |  |                 |  |  |  |
| ADRESSE  | Rue                          |                       | <del></del>  |                 |  |  |  |
| 0-2/45 -0-2-2  | Code postal et ville .       |                       |  |                 |  |  |  |
| Société d'appartenance (facultalit   | )<br>                        |                       | ·····  |                 |  |  |  |
| Prénoms & Nom  | <u> </u>                     |                       |  |                 |  |  |  |
| ADRESSE  | Rue                          |                       | ·  |                 |  |  |  |
|  | Code postal et ville         |                       |  |                 |  |  |  |
| Société d'appartenance (facultatif   | )<br>                        |                       |  |                 |  |  |  |
| DATE ET SIGNATURE (S)<br>DU (DES) DEMANDEUR(S<br>OU DU MANDATAIRE<br>(Nom et qualité du signat | <b>(3)</b>                   |                       |  |                 |  |  |  |
| Michel de Beaumont<br>Mandataire n° 92-1016  | 1 1                          |                       |  |                 |  |  |  |
| Le 14 avril 2003   | 7, 1                         |                       |  | •               |  |  |  |

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/FR2004/050152